

STANDARD LAGENAUFBAU HDI										
HDI06_1+4+1_1,40_35		6 - Lagen Kerne: 0,51 mm Cu 35/35 µm								
WE-Artikel Nr.:		1 + 4 + 1								
KUNDE:										
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU				BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE								[µm]	[µm]
	TOP/VS							Folie	12 µm	1) 1 x 1080
								60		
	2			0,510 mm	35 µm		33			
								510		
	3				35 µm		33			
						2 x 1080	124			
	4			0,510 mm	35 µm		33			
								510		
	5				35 µm		33			
						1 x 1080	60			
	BOT/RS				Folie	12 µm 1)	12			
1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm										
Gesamtdicke Material:								1420		
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)										
MATERIALDICKE:		1,40	+/-	0,11	mm			Datum:	Bearbeiter:	
DICKE über galv. Endoberfläche		1,49	+/-	0,14	mm					
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,55	+/-	0,16	mm					
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:				
Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision				
05.01.2006	S.Keller	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R.Schönholz	00	Seite:	2+		